

Průběh obhajoby bakalářské práce:

- Teplota skelného přechodu - pro jaké materiály je charakteristická, jakéto teploty limit používání?
- Způsob namáčení, tloušťka samotná vrstva laků
- Vliv mědi pro udržování látky na zhrzení med. vlastností materiálu
- mikrostruktu, rozpínání, způsob opravy poroken, dodání lepů
- aplikace na izolace kabelů - zhrzení vlastností
- aplikace na tranzistory - nahrazení dielektiva SiO_2 technologiemi

**SHODNÉ
S ORIGINÁLEM**

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta elektrotechnická
katedra aplikované elektroniky
a telekomunikací
②

Klasifikace:

..... *Uspěl*

Datum obhajoby:

22. července 2020



0082 1810